

Bilanzpressekonferenz zum Jahresabschluss 2014



Volker Pape
Dirk Schwingel
Dr. Martin Heuser

Hannover, 24. März 2015

Disclaimer

Diese Präsentation ist nicht auf die Investitionsziele oder finanzielle Lage einer bestimmten Einzelperson oder juristischen Person ausgerichtet. Investoren sollten zu der Frage einer Investition in Aktien der Viscom AG unabhängigen fachlichen Rat einholen und selbst eine gründliche Analyse der betreffenden Situation vornehmen.

Obwohl sich Viscom bemüht hat, mit dieser Präsentation zuverlässige, vollständige und aktuelle Informationen zu liefern, kann das Unternehmen für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.

Bestimmte Aussagen in dieser Präsentation, die auf gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen beruhen, sind in die Zukunft gerichtet oder enthalten bestimmte Erwartungen für die Zukunft. Solche Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Umstände wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, zukünftige Marktbedingungen, Veränderungen der Kapitalmärkte und sonstige Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den Vorhersagen abweichen.

Die Angaben in dieser Präsentation dienen allgemeinen Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch Teil eines Angebotes oder einer sonstigen Aufforderung, von Viscom begebene Wertpapiere zu erwerben, zu zeichnen oder zu veräußern.

Inhalt

Highlights, Strategie und Markt

Geschäftszahlen 2014

Technologie und Ausblick



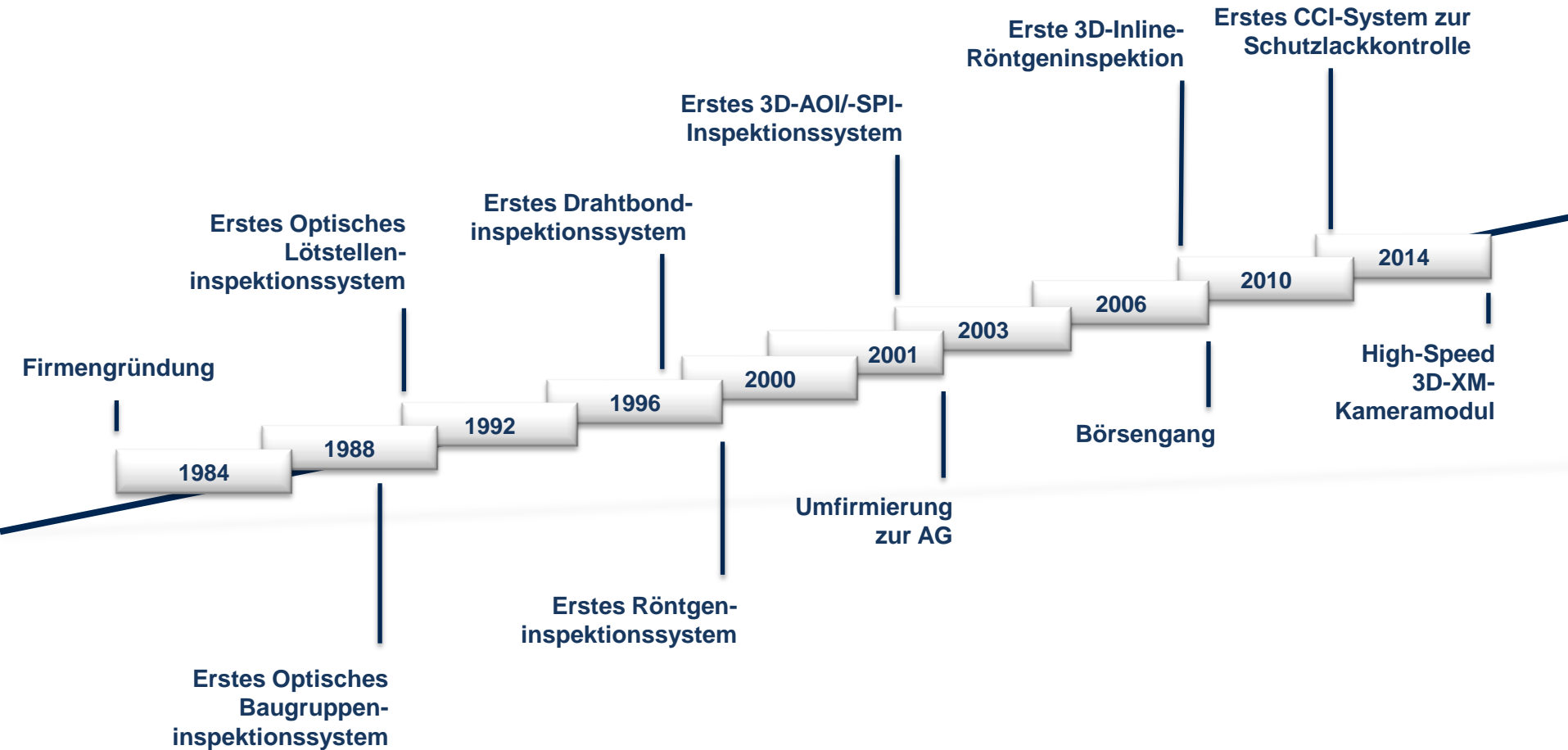
Highlights 2014

- Auftragseingang: 66,8 Mio.€ **+31,2 %**
- Umsatz: 62,3 Mio.€ **+25,0 %**
- EBIT: 9,4 Mio.€ **+38,5 %**
- EBIT-Marge: **15,1 %**

- Neue Umsatzfelder neben Automotive-Bereich erfolgreich eröffnet
- Großauftrag von ca. 4 Mio. € aus dem Bereich Computer, Communication und Consumer (3C) für die Elektronikfertigung bei einem Lohnfertiger (EMS) in China erhalten

30 Jahre Viscom

Stetige Innovation – wachsende Kompetenz – nachhaltiger Erfolg



Die 3 Topseller 2014

S6056 XM

- Optische Inspektion mit Hochleistungskamera
- Unterstützung großer Leiterplatten möglich
- Einzel- und Doppelspurbetrieb

X7056 RS

- Kombi-System für parallele optische und Röntgeninspektion
- Zum AOI-System kompatible optische Sensorik
- Flexibilität durch 3D-, 2,5D- oder 2D-AXI

S3088 Ultra

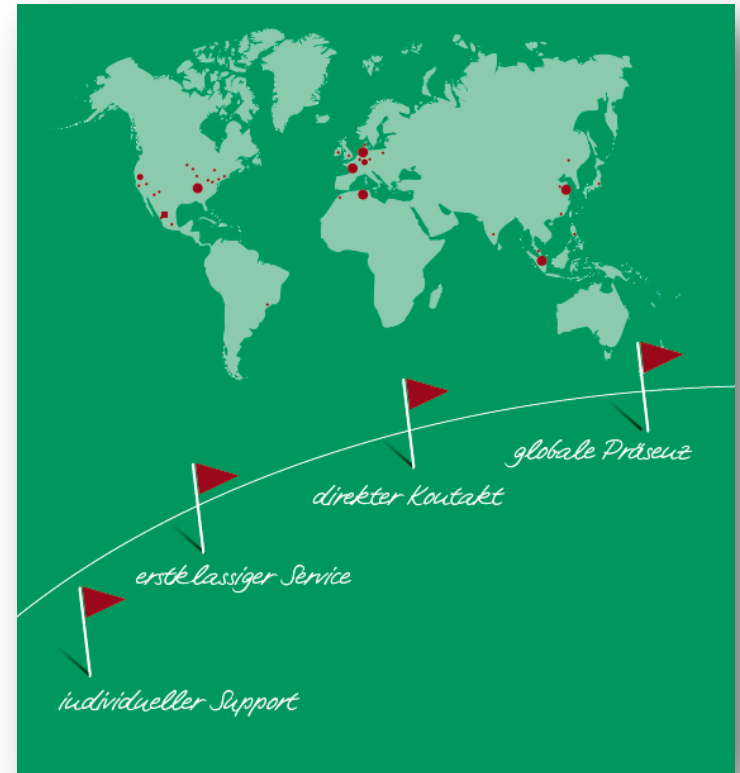
- High-Speed 3D-AOI für zuverlässigste Baugruppeninspektion
- Extrem hoher Durchsatz durch FastFlow Handling
- Extrem schnelles XM-AOI-Kamerasystem



Kundennähe rund um den Globus

Erfolge weltweit

- Außerhalb Automotive
- Großauftrag EMS China
- Ausbau Supportstruktur Asiens
- Kommunikation in Muttersprache
- Ausweitung/Ausbau der Vertriebskanäle
 - Global Business Development Team
 - Global Application Team



Nachhaltige Marktposition

- Langjährige Markterfahrung
- Kundenspezifische Umsetzungen
„Wenn einer das kann, dann Viscom“
- Nachhaltig strategische Entscheidungen
- Motivierte und engagierte Mitarbeiter
- Anerkannte Marke „Made in Germany“
- Viscom unter den Top 3 im internationalen Wettbewerb in SMT- und Röntgeninspektion



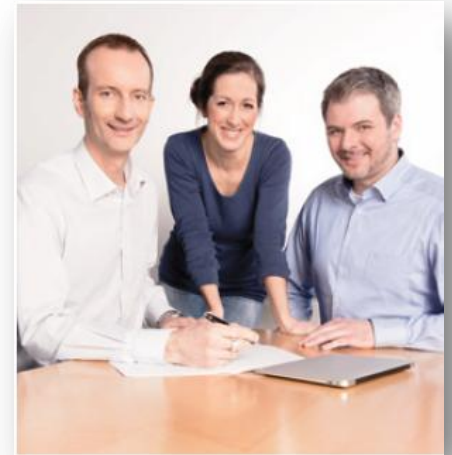
Strategische Ziele

- Festigung der Marktposition im Automotive-Zulieferbereich
- Ausbau der Marktposition in Massenfertigungssegmenten weltweit agierender Lohnfertiger (3C)
- Ausbau der Marktposition speziell in Asien
- Erschließung neuer Anwendungsgebiete (Diversifizierung)
- Markt-/Kundenbindung vergrößern
- Stärkere Abgrenzung vom Wettbewerb

Umsetzung der strategischen Ziele

Global Business Development Team

- Global vernetztes und agierendes Vertriebsteam
- Gezielte Akquise im Non-Automotive-Bereich
- Ansprechpartner für multinational agierende Unternehmen der Elektronikbranche



Global Application Team

- Kundenspezifische Applikationen und Evaluierungen direkt beim Kunden
- Enge Vernetzung mit dem Global Business Development Team

Inhalt

Highlights, Strategie und Markt

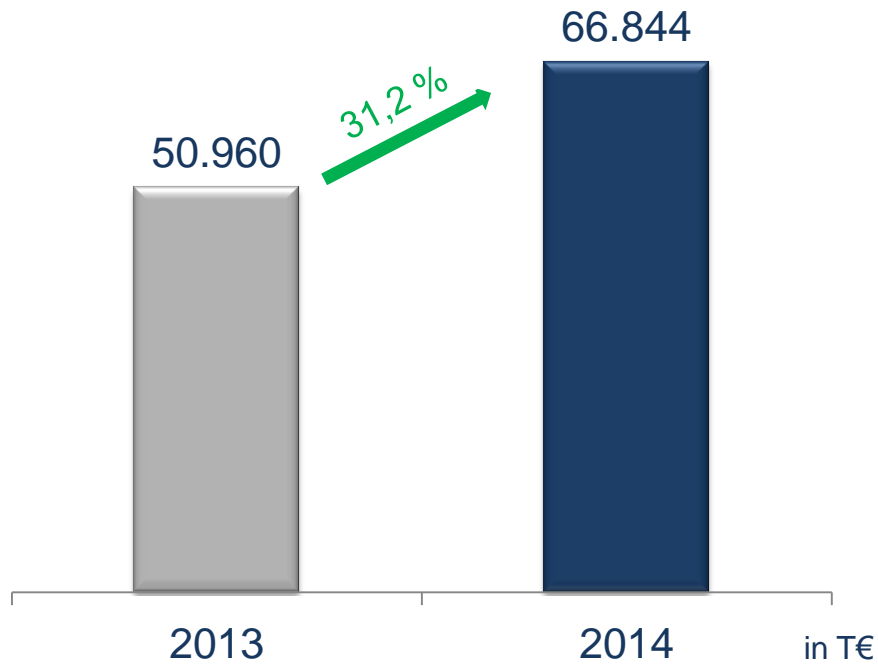
Geschäftszahlen 2014

Technologie und Ausblick

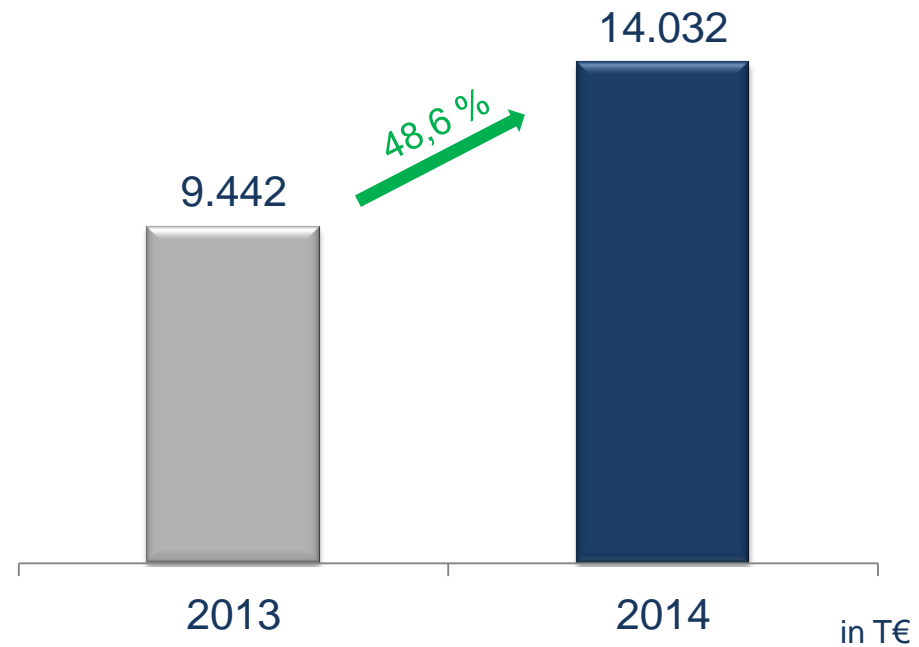


Auftragseingang und -bestand

Auftragseingang



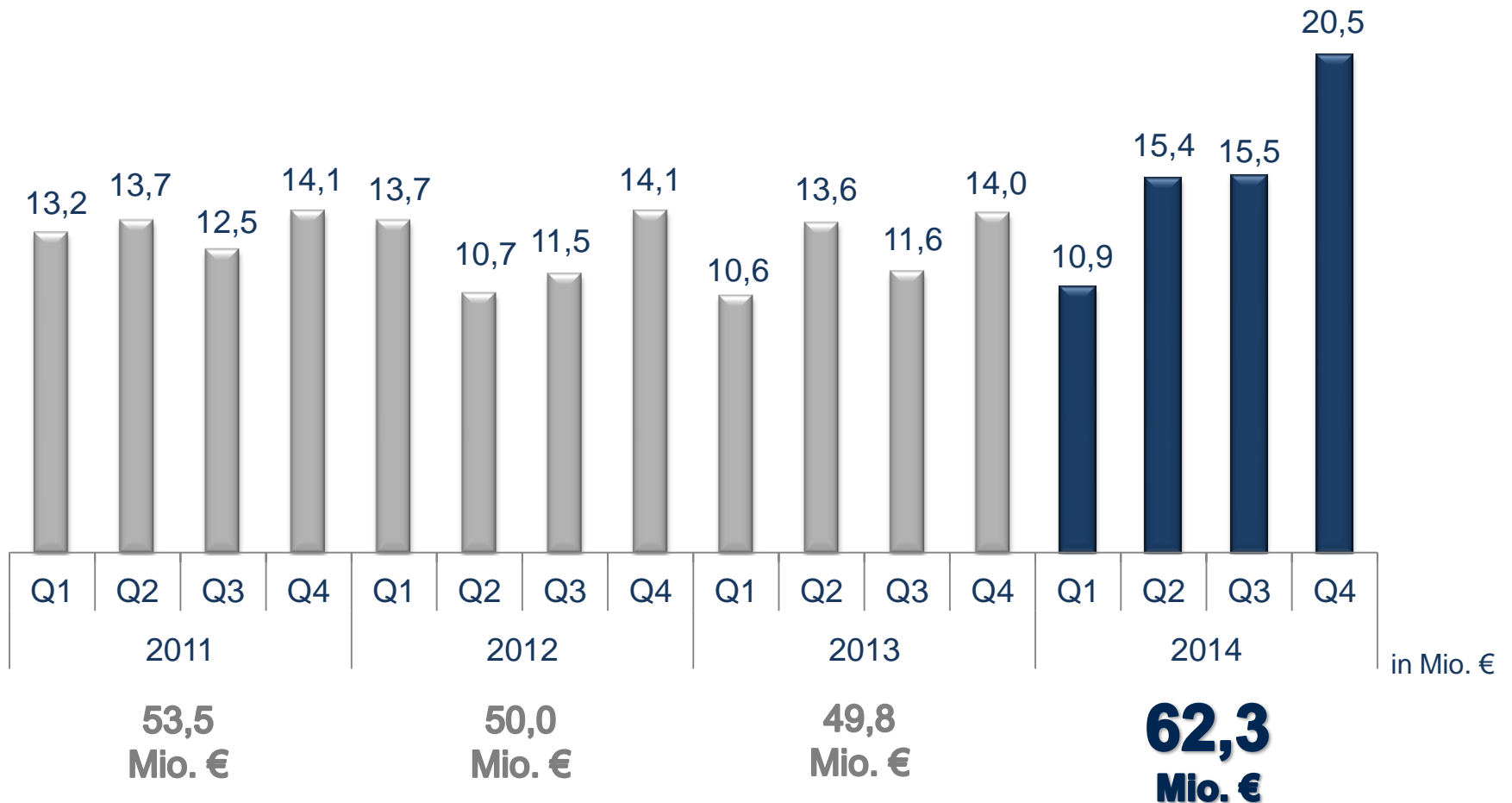
Auftragsbestand



Auftragseingang und -bestand

		2013	2014		
Auftragseingang	T€	50.960	66.844	31,2%	↑
davon Europa	T€	31.447	43.647	38,8%	↑
davon Asien	T€	12.529	12.293	-1,9%	→
davon Amerika	T€	6.984	10.904	56,1%	↑
Auftragsbestand	T€	9.442	14.032	48,6%	↑

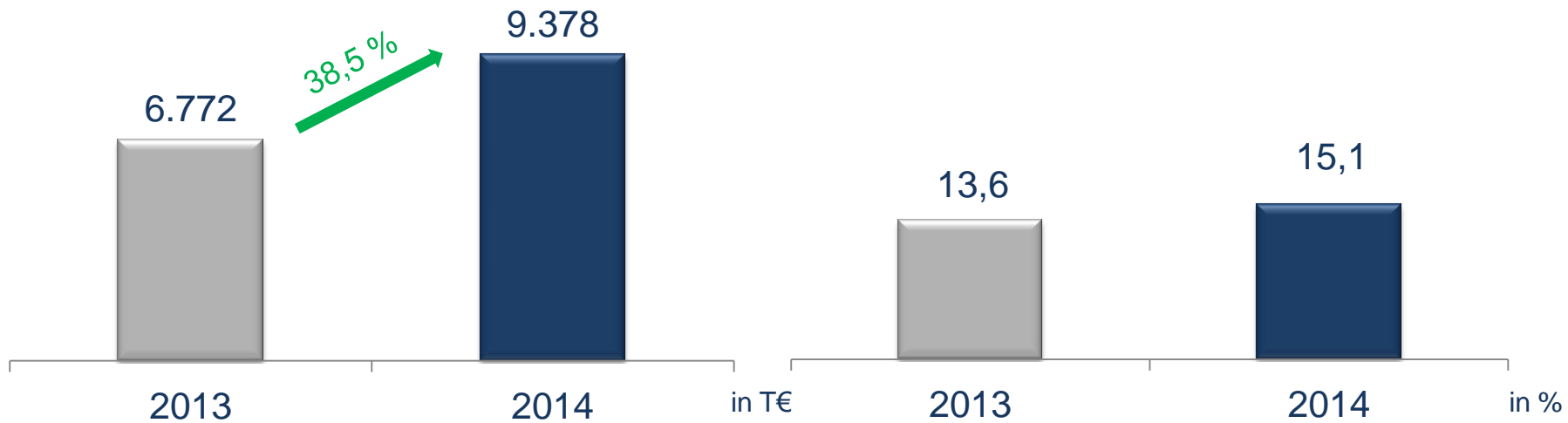
Konzern-Umsatz nach Quartalen 2011 - 2014



EBIT und EBIT-Marge

EBIT

EBIT-Marge



Umsatz nach Geschäftsbereichen

SP

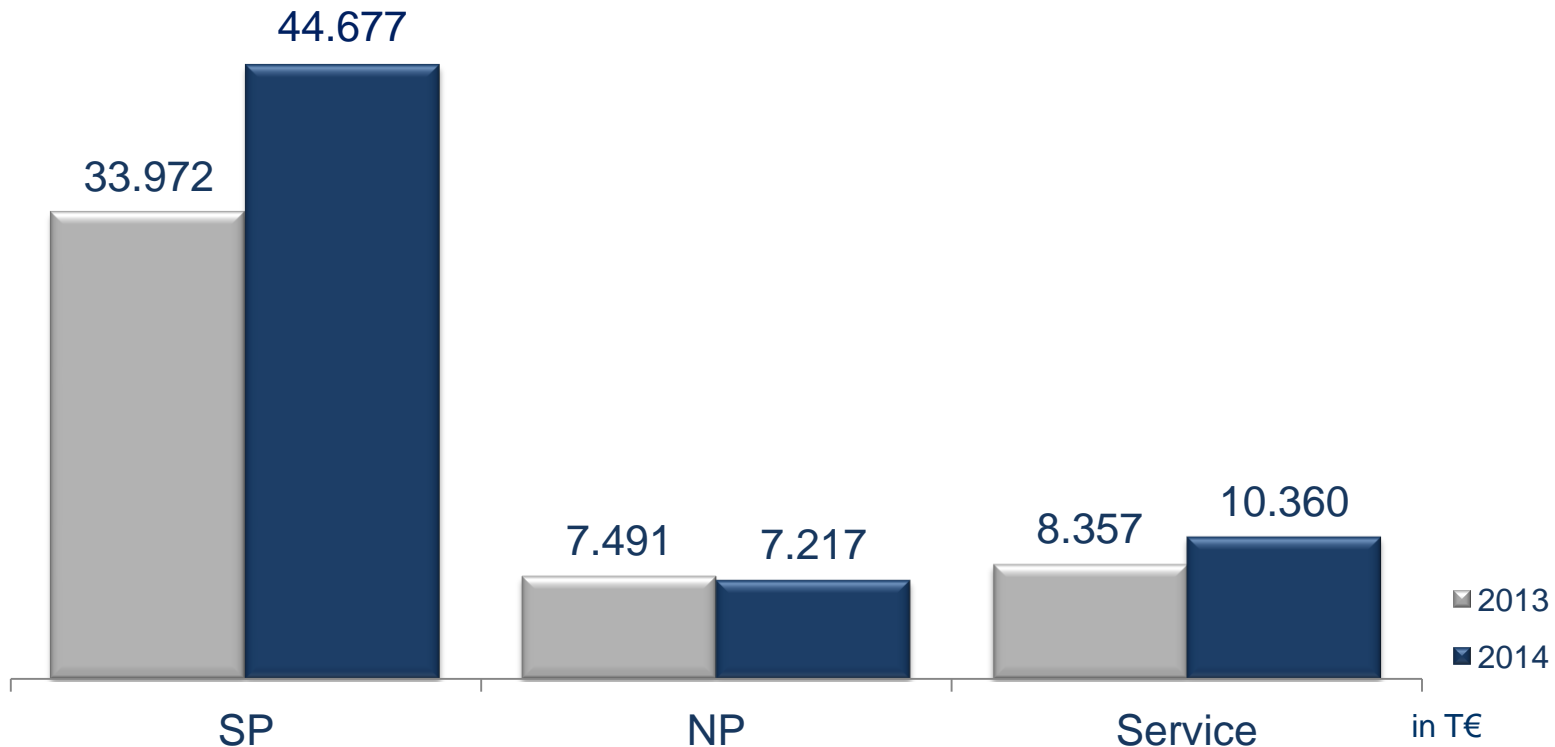
Serieninspektions-
systeme für elektro-
nische Baugruppen

NP

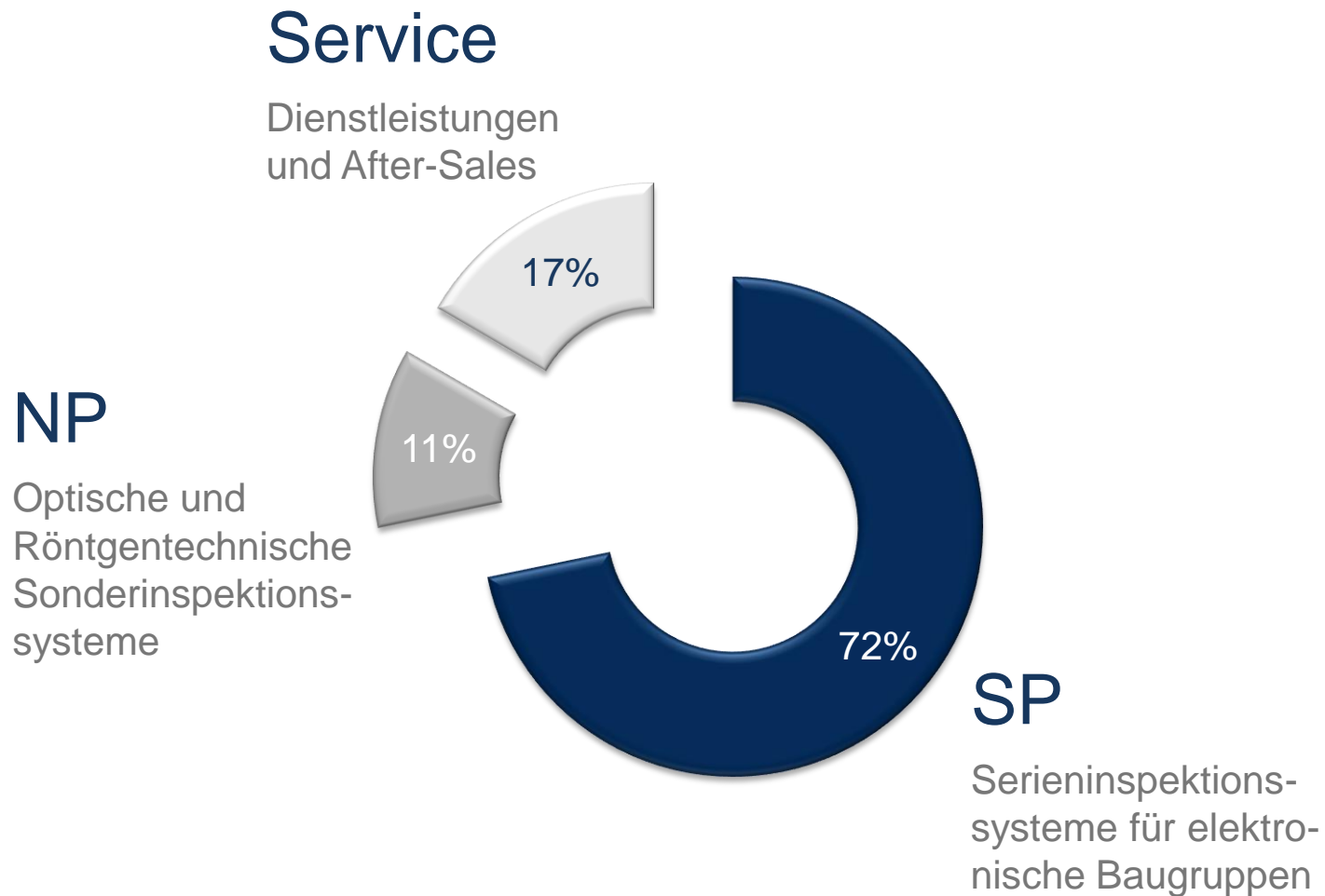
Optische und
Röntgentechnische
Sonderinspektions-
systeme

Service

Dienstleistungen und
After-Sales



Anteil am Konzern-Umsatz nach Geschäftsbereichen



Segmentinformation nach Regionen*

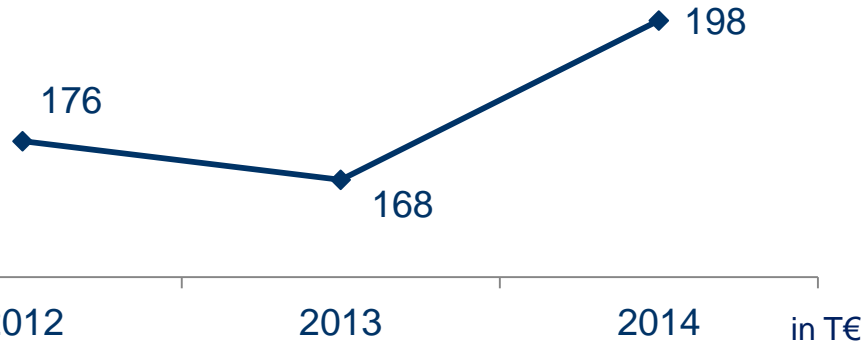
		Europa		2013	2014	
Umsatz	T€	29.532	41.056		39,0%	
Anteil am Gesamtumsatz	%	59,3	65,9			
EBIT	T€	4.907	7.245		47,6%	
EBIT-Marge	%	16,6	17,6			
Mitarbeiter		252	263		4,4%	

		2013	2014				2013	2014	
Umsatz	T€	8.257	9.242	11,9%	Umsatz	T€	12.031	11.956	-0,6%
Anteil am Gesamtumsatz	%	16,6	14,8		Anteil am Gesamtumsatz	%	24,1	19,2	
EBIT	T€	894	834	-6,7%	EBIT	T€	889	1.301	46,3%
EBIT-Marge	%	10,8	9,0		EBIT-Marge	%	7,4	10,9	
Mitarbeiter		15	18	20,0%	Mitarbeiter		33	44	33,3%

* Ohne Berücksichtigung von Konsolidierungsdifferenzen im EBIT

Mitarbeiter

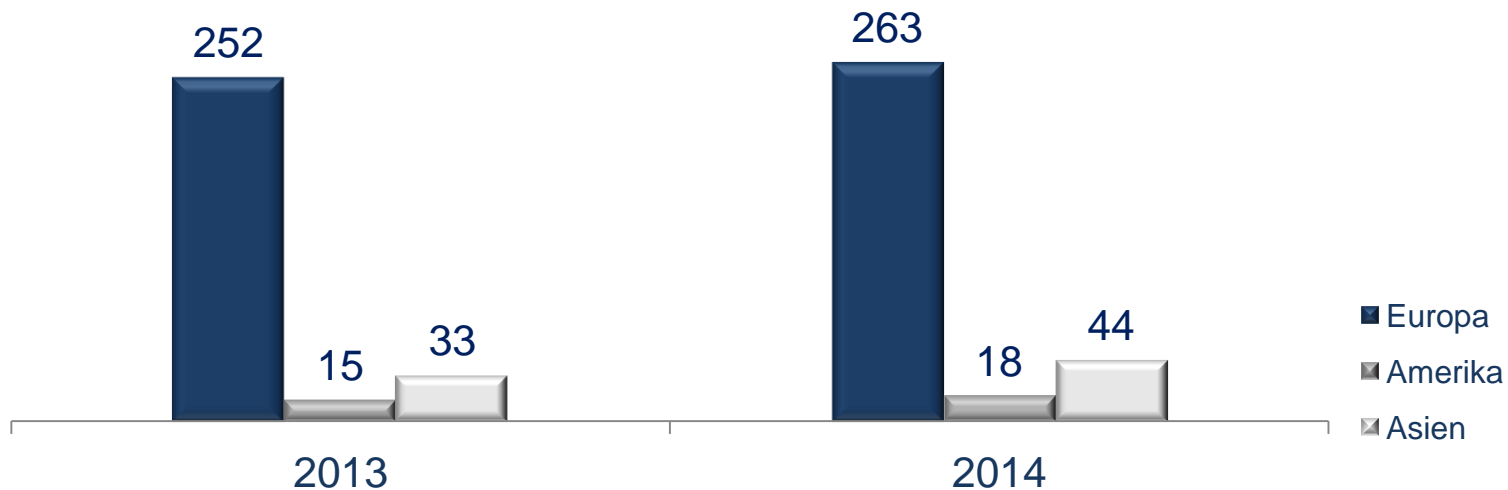
Umsatz pro Mitarbeiter*



* bezogen auf den Jahresdurchschnitt



Mitarbeiter zum 31.12.



Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Konzern-Gesamtergebnisrechnung	01.01.- 31.12.2013 T€	% v. Umsatz	01.01.- 31.12.2014 T€	% v. Umsatz
Umsatzerlöse	49.820	100	62.254	100
Sonstige betriebliche Erträge	2.964		2.677	
	52.784		64.931	
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-25		3.025	
Sonstige aktivierte Eigenleistungen	2.275		1.818	
Materialaufwand	-16.236	32,6	-24.675	39,6
Personalaufwand	-19.483	39,1	-21.442	34,4
Abschreibungen	-1.068		-1.428	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.475	23,0	-12.851	20,6
	-46.012		-55.553	
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	6.772	13,6	9.378	15,1
Finanzerträge	403		239	
Finanzaufwendungen	-129		-155	
Finanzergebnis	274		84	
Ertragsteuern	-2.323		-2.777	
Periodenergebnis	4.723		6.685	

Konzern-Kennzahlen

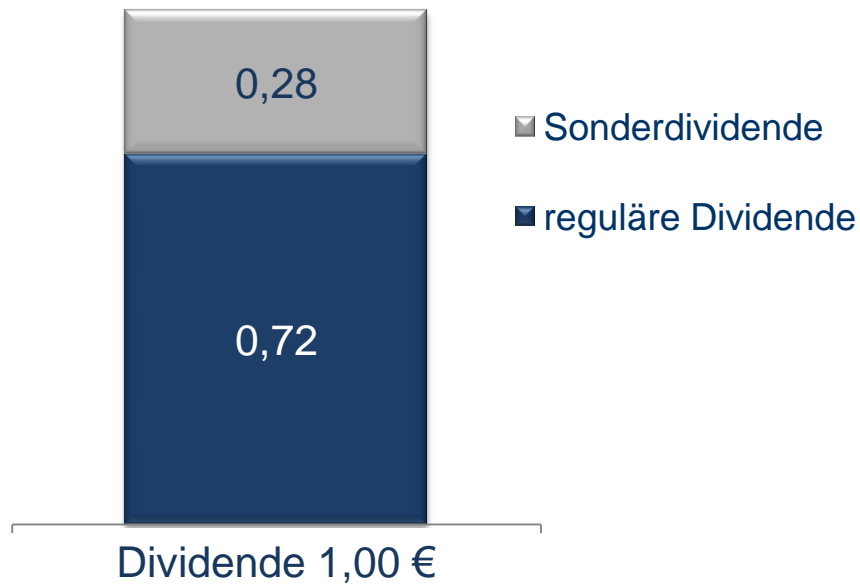
Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	31.12.2013	31.12.2014
Eigenkapitalrentabilität Periodenergebnis / Eigenkapital	7,7%	12,5%
Return on Investment (ROI) Periodenergebnis / Bilanzsumme	6,6%	10,4%
Umsatz-Rentabilität EBT / Umsatz	14,1%	15,2%
Return on Capital Employed (ROCE) EBIT / (Bilanzsumme - Zahlungsmittel - Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen)	20,1%	24,5%
Eigenkapital-Quote Eigenkapital / Bilanzsumme	86,3%	83,1%

Konzern-Kapitalflussrechnung

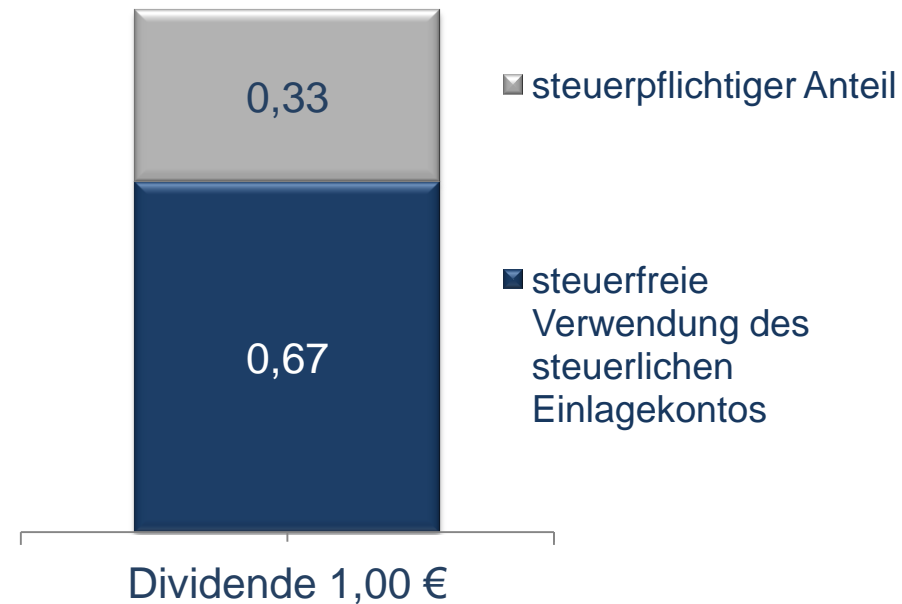
Konzern-Kapitalflussrechnung	01.01.- 31.12.2013 T€	01.01.- 31.12.2014 T€
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	7.174	4.755
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.478	-2.233
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5.331	-15.126
Finanzmittelbestand Ende der Periode	29.285	16.933

Dividendenvorschlag 2014

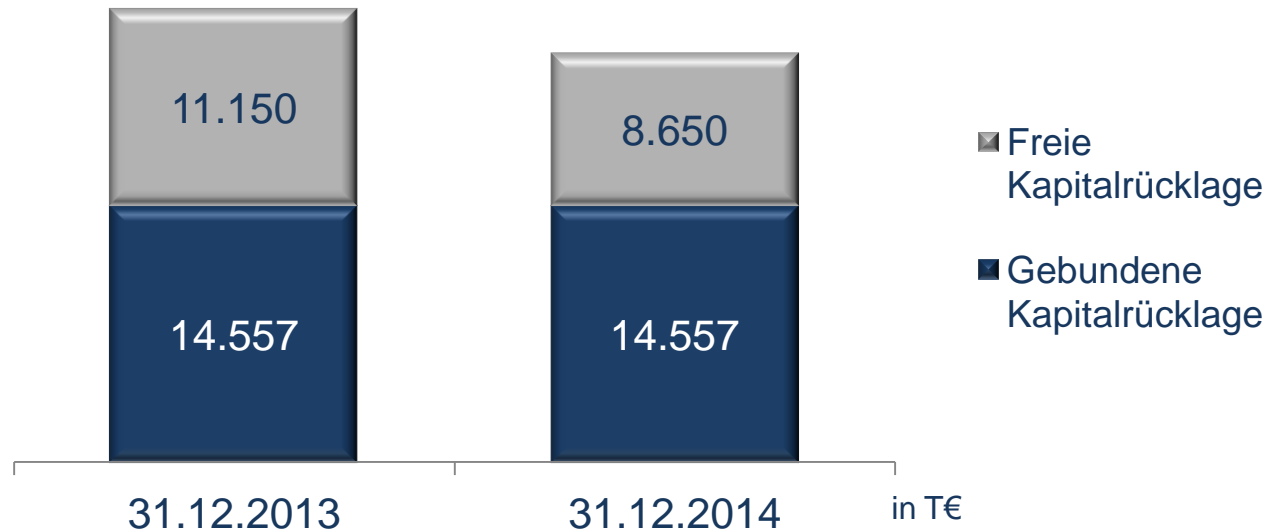
Zusammensetzung der Dividende



Auszahlung der Dividende



Entwicklung der Kapitalrücklage*

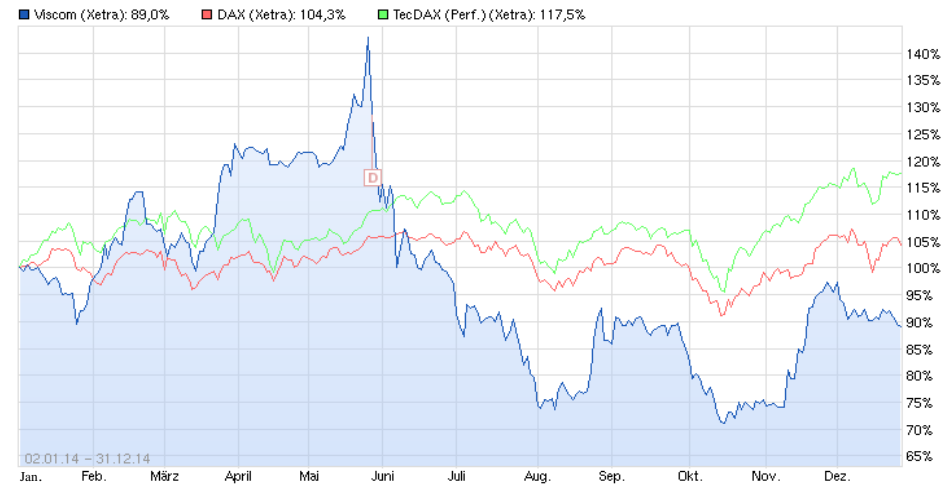


- Nach dem 31.12.2014 verbleiben 8.650 T€ in der freien Kapitalrücklage
- Die freie Kapitalrücklage kann auch zukünftig für Dividendenzahlungen und/oder Aktienrückkaufprogramme genutzt werden

* § 272 HGB

Viscom-Aktie

Listing	Regulierter Markt (Prime Standard)
ISIN	DE 000 7846867
Anzahl der Aktien	9.020.000 Stück
Anzahl stimmberechtigter Aktien	8.885.060 Stück
Marktkapitalisierung zum 31.12.2014 *	101,02 Mio. €
Höchstkurs*	18,00 €
Tiefstkurs*	8,95 €
Börsenkurs zum 31.12.2014*	11,20 €



www.ariva.de

Aktionärsstruktur

Altgesellschafter	74,05 %
Streubesitz	24,45 %
Viscom AG	1,50 %

*) Alle Kursdaten auf Basis der Tagesschlusskurse im XETRA

Steigerung der Attraktivität der Viscom-Aktie am Kapitalmarkt und Erzielung einer höheren Aufmerksamkeit bei Investoren und Analysten

Inhalt

Highlights, Strategie und Markt

Geschäftszahlen 2014

Technologie und Ausblick



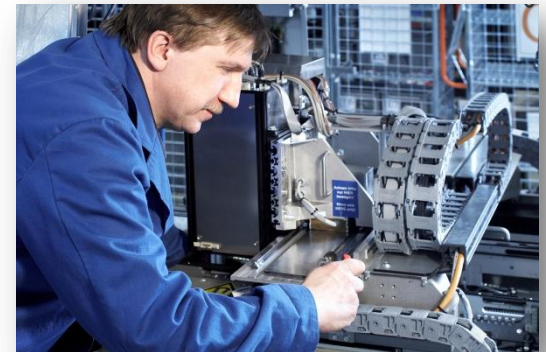
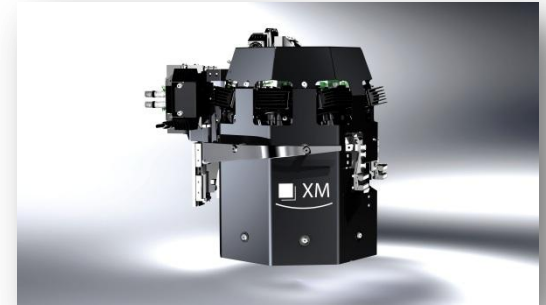
Die Technik - kontinuierliche Innovation notwendig

Gewinnung von Aufträgen als Zusammenspiel von Vertrieb und Technik

- Reaktion auf Trends notwendig
- TimeToMarket minimieren
- Strategie: Sowohl Seriensysteme in großer Stückzahl verkaufen als auch einzelne Sonderlösungen

Umsetzung

- Verstärkte Investition in Neu- und Weiterentwicklungen der bekannten Systemfamilien
- Einfache Benutzeroberfläche für alle Lösungen
- Verstärkter Einsatz von 3D-Inspektionslösungen



3D Analyse vs. klassische Bildverarbeitung

Grundidee der klassischen Bildverarbeitung:

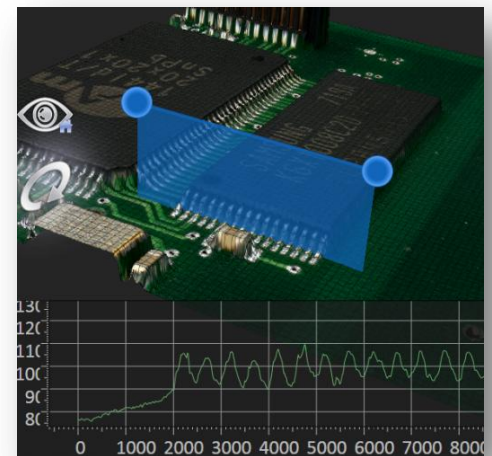
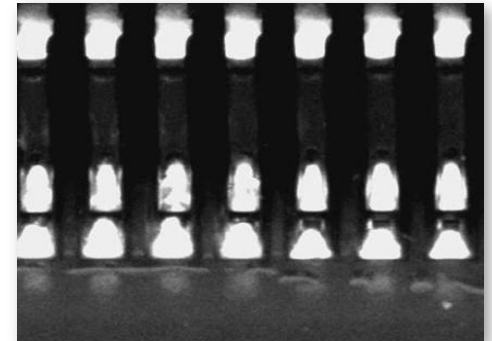
Strukturelle Information eines Bildes wird genutzt um eine Gut-/Schlecht-Entscheidung zu treffen

Grundidee der 3D-Analyse:

Entscheidungsmerkmale werden direkt aus 3D-Volumeninformationen abgeleitet

3D-Analyse findet Einsatz in:

- AOI: Optischer Inspektion
- AXI: Röntgeninspektion
- SPI: Pastendruckinspektion



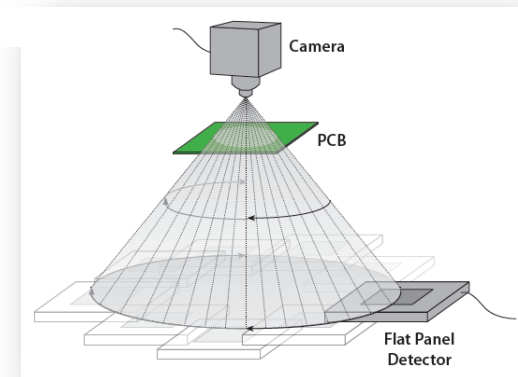
Rückrechnung einer 3D-Szene aus einzelnen Bildaufnahmen



X7056 RS mit Flat Panel Detector

Weiterentwicklung des erfolgreichen Systems X7056

- Ab 2015 verfügbar mit 1 bis 5 Flachbilddetektoren (FPD)
- Hohe Auflösung von > 3MP je FPD
- Optional x-y-Positioniersystem für FPD
- Verbesserte Bildqualität gegenüber klassischen Bildverstärkern
- 3D-AXI möglich durch Mehrfachbildaufnahme
- Großes Interesse bei Viscom-Stammkunden
- Als leistungsstarkes AXI/AOI-Kombisystem mit XM-Modul im vorderen AOI-Bereich erhältlich



X7058 – Das neue High-End-System

Hochgeschwindigkeits-3D-Röntgensystem

- Kompakte Bauweise
- Minimale Nebenzeiten durch Mehrkammerprinzip
- 3D-Inspektion durch 9-fach Sensor
- Geschlossene Röntgenröhre in Weitwinkelausführung
- Leiterplattengröße bis zu 508x610mm
- Hochgeschwindigkeits-Dateninterface
- Benutzeroberfläche vVision



X8068 – Neuentwicklung für die Elektronikindustrie

Manuelle oder vollautomatische Röntgenprüfung

- Inspektion in 5 Achsen
- Große Prüfobjekte (bis 70 cm)
- Intuitive Bedienung und umfangreiche automatische Analysefunktionen
- Offene Röntgenröhre für höchste Auflösung und Detailerkennbarkeit
- Spezialsoftware zur Fehlstellendetektion (Voidanalyse, BGA-Analyse)
- Flat Panel Detektor
- Automatischer Probenwechsel in Entwicklung



CCI Plasma – Inspektion beschichteter Elektronik

Ergänzung der bewährten Systemplattform S3088

- CCI = „Conformal Coating Inspection“ - Inspektion einer Oberflächenbeschichtung
- Coating schützt Baugruppe vor äußeren Einflüssen (z. B. Feuchtigkeit oder Chemikalien)
- In 2015 Erweiterung für die Inspektion spezieller Plasma-Schutzlacke
- Optional Schichtdickenmessung möglich
- Konzept: Nutzung einer Standardplattform für eine Spezialanwendung



Technik der Zukunft

Megatrends

- Zunehmende Durchdringung der Gesellschaft mit Elektronik
- Zunehmende Miniaturisierung elektrischer Bauteile
- Höhere Qualitätsanforderungen

Aktuelle Entwicklungen

- Autonom fahrende Fahrzeuge
- Connected car
- Elektromobilität
- Elektronische Schlüssel

Viscom investiert zukunftsorientiert in Forschung und Entwicklung. Die Aufwandsquote für Forschung und Entwicklung im Jahr 2014 betrug im Verhältnis zum Umsatz 7,4 %.

Ziele und Ausblick für 2015

- **Der Elektronikmarkt bietet sichere Wachstumsperspektiven**
- **Zusätzliche Diversifizierung in andere Segmente**
- **Dividendenkontinuität**
 - Angestrebte Ausschüttungsquote von mind. 50 % des Periodenergebnisses
- **Investitionsstrategie**
 - Kriterienkatalog für strategische Investments
 - Technologische Alleinstellungsmerkmale müssen vorhanden sein
 - Investment als sinnvolle Ergänzung des Viscom-Produktportfolios

Jahresprognose 2015

Umsatzziel: 62 bis 67 Mio. €
EBIT-Marge: 13 bis 15 %

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Zentrale:
Viscom AG
Carl-Buderus-Str. 9 - 15 · 30455 Hannover
Tel.: +49 511 94996-0 · Fax: +49 511 94996-900
info@viscom.de · www.viscom.de

Kontakt Investor Relations:
Viscom AG, Anna Borkowski
Carl-Buderus-Str. 9 – 15 · 30455 Hannover
Tel.: +49 511 94996-861 · Fax: +49 511 94996-555
investor.relations@viscom.de · www.viscom.de



Weitere Informationen über Viscom und unsere internationalen Niederlassungen sowie Repräsentanten in Europa, USA und Asien finden Sie unter:

www.viscom.com